

**<DEMO SALE>**

**특별한 가격에 제공**

**8인치 (1대) / 12인치 (1대) 한정**

# MultiPrep Polishing System

자동 정밀 연마 장치



---

OM, SEM, TEM, AFM 등

다양한 재료의 시편을 제작을 위한

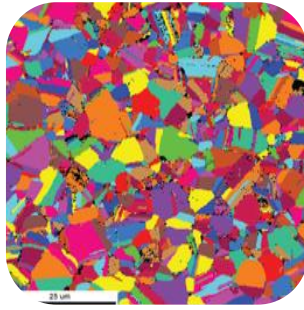
정밀 반 자동 장비

---





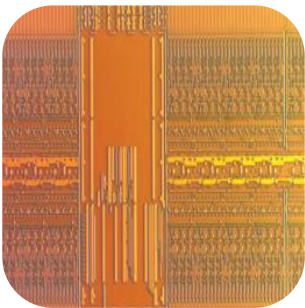
Thin Film  
TEM Preparation



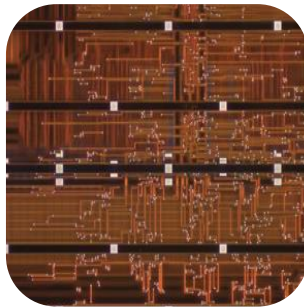
EBSD  
Preparation



CROSS-Sectioning



IC Delayering



Delayed  
Integrated Circuit



Indicator

- 주요 기능  
→ 평행연마, 정밀각도연마, 지정위치연마
- 1 $\mu$ m 디지털 인디게이터  
→ 실시간 연마상태 확인 가능  
→ 설정된 값을 넘지 않도록 함  
→ 원점 조절 및 축 방향 위치 조절
- 두 개의 마이크로미터 :  
→ 앞뒤 및 좌우 각도 조절 가능

※ 더 자세한 자료 및 견적서가 필요하신 분은 아래의 연락처로 문의 주시면 친절히 대응해 드리도록 하겠습니다.



**CHINWOO TECH**

**SAMPLE PREP. CENTER**

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 507호 (선택시티1차)

TEL : 031-777-1277 / FAX : 031-777-1288

E-mail : info@chinwoo.co.kr

Web Site : <http://www.chinwoo.co.kr>